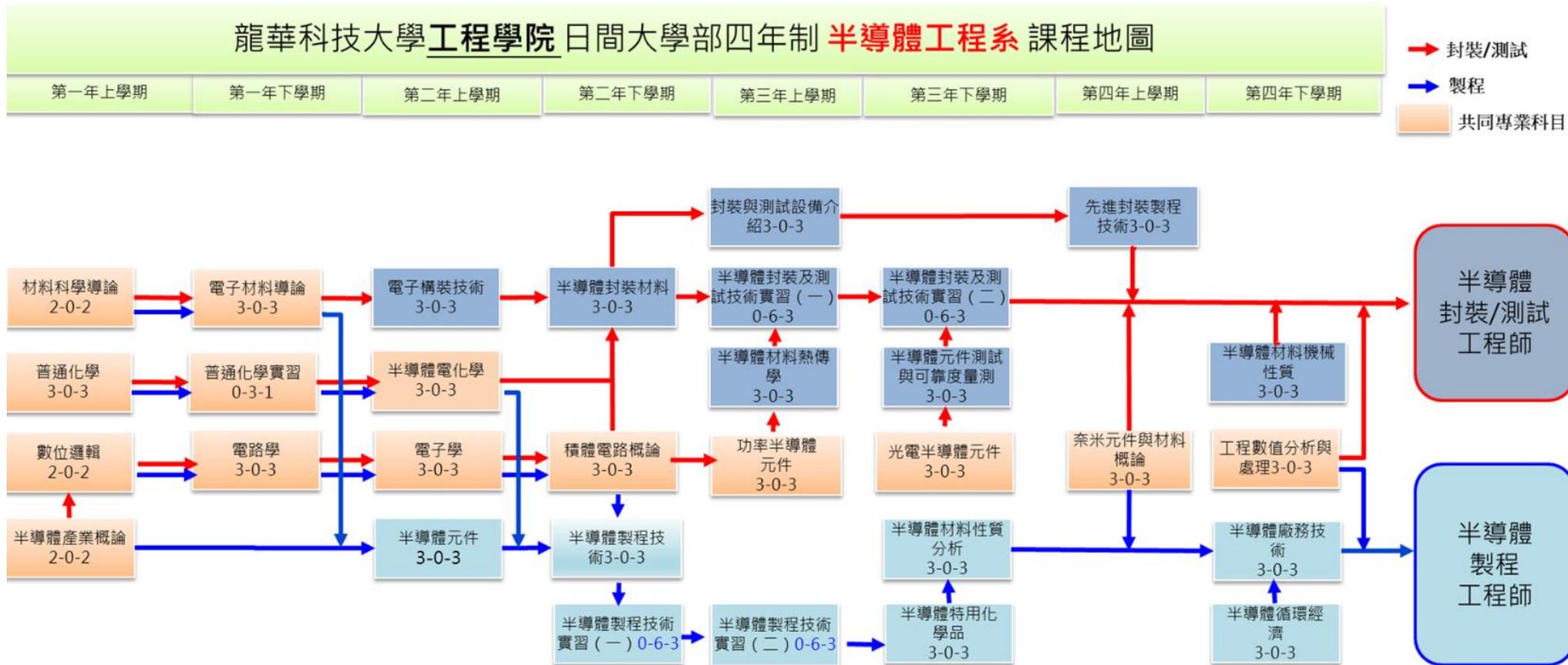


四技課程地圖:主要以封裝／測試、製程及共同專業科目為主。

★點我放大觀看(另開新視窗)



▲大學四年制課程：大一(含材料科學導論、普通化學、電路學..等);大二(含電子構裝技術、電子學、半導體元件..等);大三(含封裝與測試設備介紹、功率半導體元作、半導體特用化學品...等);大四(含先進封裝製程技術、奈半元件與材料、半導體廠務技術..等)相關課程